



供
（キヨウデン提
供）

大阪事業所敷地
内で建築後の建
屋の完成予想図
（キヨウデン提
供）

大阪事業所でビル
ドア
ー穴を開け加
工などを施した
ごとに積層やレ
ーザー穴を開け加
工などを施した
基板。表面に多くの部
品を搭載でき、製品の
小型化や高機能化につ
ながる。半導体の中央
演算処理装置(CPU)
を生産していく。長野
事業所への投資額は74
億円。銅メッキのライ
ンを新設するほか回路
形成に使う直描装置、
穴開けのためのレーザ
ー加工機などを8月中
旬から稼働する計画。

大阪事業所には37億
円を投じる。事業所敷
地内に建屋を増築す
る。増築部分は延べ床
面積4995平方㍍。
同事業所にも直描装置
やレーザー加工機など
を設置。10月の稼働を
目指す。

キヨウデンは約110億円を投じてプリント基板の生産能力を強化する。新たに長野事業所（長野県箕輪町）でビルドアップ基板と高多層基板の需要が広がる。2026年3月期にこれら二つの製品の売り上げを22年3月期比2・6倍の合計277億円に引き上げる方針だ。

主にビルドアップ基板に投資する。ビルドアップ基板は1層ごとに積層やレーザー穴を開け加工などを施した基板。表面に多くの部品を搭載でき、製品の小型化や高機能化につながる。半導体の中央演算処理装置(CPU)などを背景に同基板への需要が高まっている。

キヨウデンは現在、大阪事業所でビルドアー穴を開け加工などを施した基板では対応が難しいこと、チ化が進み、貫通基板などへの需要増加が見込める。一方で、中長期経営計画を上方修正し、最終年度での中期経営計画を上

0億円を投じてプリント基板の生産能力を強化する。新たに長野事業所（長野県箕輪町）でビルドアップ基板と高多層基板の需要が広がる。2026年3月期にこれら二つの製品の売り上げを22年3月期比2・6倍の合計277億円に引き上げる方針だ。

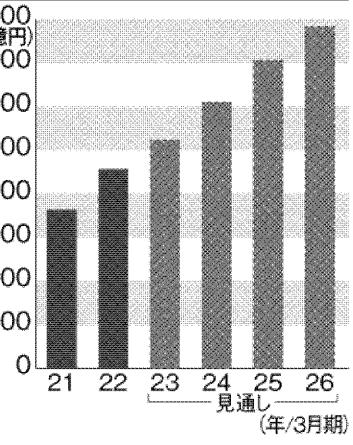
する。第5世代通信（5G）の普及などを背景にビルドアップ基板と高多層基板の需要が広がる。2026年3月期にこれら二つの製品の売り上げを22年3月期比2・6倍の合計277億円に引き上げる方針だ。

キヨウデンは約110億円を投じてプリント基板の生産能力を強化する。新たに長野事業所（長野県箕輪町）でビルドアップ基板と高多層基板の需要が広がる。2026年3月期にこれら二つの製品の売り上げを22年3月期比2・6倍の合計277億円に引き上げる方針だ。

長野・大阪でプリント基板増産

キヨウデン、110億円投資

電子事業の売上高



大阪事業所には37億円を投じる。事業所敷地内に建屋を増築する。増築部分は延べ床面積4995平方㍍。同事業所にも直描装置やレーザー加工機などを設置。10月の稼働を目指す。

大阪事業所には37億円を投じる。事業所敷地内に建屋を増築する。増築部分は延べ床面積4995平方㍍。同事業所にも直描装置やレーザー加工機などを設置。10月の稼働を目指す。